

113年國家科學及技術委員會「前瞻晶片設計軟體技術開發計畫」
合作意願書

本企業/工業技術研究院_____與計畫主持人_____合作，參與國家科學及技術委員會研究計畫(計畫名稱：_____)，對研究主題及產出有高度興趣，願意參與本研究計畫。

合作企業/工業技術研究院統一編號：

主要營業項目：

單位：

職稱：

電話：

E-mail：

合作企業/工業技術研究院代表人：_____ (簽章)

中華民國____年____月____日

本計畫規劃與業界/工業技術研究院合作之工作項目與內容說明

第一年:

第二年:

第三年:

第四年:

第五年: